



本社の外観

- 本社所在地：大阪府東大阪市
- 事業概要：各種合金特殊鋼製ボルトの製造
・表面処理事業・電子機器の製造
- 常時使用する従業員：132名（2024年9月期）
- 現在の売上高：30億円（2024年9月期）
- 法人番号：4120001027695
- Web：https://www.takenaka-mfg.co.jp/

企業理念・100億宣言に向けた経営者メッセージ



代表取締役社長
竹中 佐江子

【企業理念】ニッチなニーズに技術と誠意で応える

私たちは、現在の売上高をさらに拡大し、100億円企業への成長を目指し、高品質なボルト製造と特殊防錆コーティング技術や電子機器製造により、社会のお役に立つ製品の提供を行っております。今後更なる国内外の需要拡大に対応した技術開発を推進し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献します。社是である「誠実」「和協」「奉仕」の精神を根底に、社員とともに成長し、挑戦し続けることで、持続的成長企業を目指します。また、他社にない「オンリーワン製品」で社会の課題解決に貢献します。

売上高100億円実現の目標と課題

実現目標

- ・2033年9月期の売上高100億円達成に向けCAGR14.4%程度の成長を目指す
- ・ボルト製造の対応拡大や表面処理の大型化に対応、更に生産工程の省力化を実現し、社会的課題の解決を目指す
- ・業界の人手不足・原材料高騰という課題解決に取り組み、ボルト市場および電子機器市場のシェア拡大を目指す

課題

- ・製造キャパシティの限界により、大型案件への対応が困難
- ・多品種少量生産体制で自動化が難しく、人手依存度が高い
- ・熟練技術者への依存度が高く、技術の属人化が進んでいる

売上高100億円実現に向けた具体的措置

目指す成長手段

- ・電子機器事業の新工場設置による生産性向上を実現
- ・橋梁、インフラ設備関連向けボルト製造の増産体制構築と表面処理の大型化に対応
- ・サウジアラビアに表面処理関連の現地法人及び工場を建設
- ・電子機器事業のパワーエレクトロニクス部門強化にむけたM&Aを実施

実施体制

- 社内体制
 - ・売上100億達成に向けたプロジェクトチームを発足
 - ・生産数増加に伴う製造責任者、営業責任者候補者の早期育成
 - ・表面処理や電子機器開発に精通する人材の採用
- 社外体制
 - ・表面処理やコーティングに精通する人材を顧問として採用

※本宣言は企業自身はその責任において売上高100億円を目指して、自社の取組を進める旨を宣言するものです